

证券代码：688372  
转债代码：118055

证券简称：伟测科技  
转债简称：伟测转债

上海伟测半导体科技股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：2025-006

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者关系活动类别     | <div><input type="checkbox"/>特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/>分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/>媒体采访</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div> <div><input type="checkbox"/>路演活动</div> <div><input type="checkbox"/>现场访谈</div> <div><input type="checkbox"/>电话会议</div> <div><input type="checkbox"/>其他</div> |
| 参与单位名称        | 线上参与2025年第三季度业绩说明会的投资者                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 时间            | 2025年11月11日 13:00-14:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 地点            | 上海证券交易所上证路演中心（ <a href="https://roadshow.sseinfo.com/">https://roadshow.sseinfo.com/</a> ）                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 上市公司接待人员姓名    | 董事长、总经理：骈文胜先生<br>董事、副总经理、董事会秘书、财务总监：王沛女士<br>独立董事：宋海燕女士                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司在上海证券交易所上证路演中心举行了2025年第三季度业绩说明会，现将互动交流内容汇总如下：</p> <p>1、您好！请您讲讲国内第三方测试的行业趋势，以及伟测在行业的核心竞争优势在哪些方面？另外公司未来3年的经营趋势展望？谢谢？</p> <p>答：您好，“独立第三方测试服务”的商业模式符合行业的分工化、精细化的发展趋势，即设计、制造、封装、测试分工明确的发展趋势。公司依托其专业聚焦、服务灵活性和广泛的客户覆盖，加速产能建设和新技术研发，使得公司在集成电路测试市场的地位逐步提升，获得了客户的认可、信任和青睐。感谢您的关注。</p>                                                                 |

**2、请问公司今年购买的设备，都是对应高端测试芯片吗？**

答：您好，今年所购设备大部分是测试“高端芯片”和“高可靠性芯片”的。感谢您的关注。

**3、请问存储进入了超级周期，晶圆代工价格上涨了40%，而相关企业也向公司紧急加单，请问公司存储测试服务价格有上升吗或未来有提价打算吗？**

答：您好，公司目前总体测试价格较为稳定。感谢您的关注。

**4、请问公司业绩呈现季度性的原因是什么？**

答：您好，主要是由于下游电子产品的销售周期和上游去库存周期等影响产业链的因素导致的。感谢您的关注。

**5、请问为何国内第三方龙头企业测试服务体量比封装企业的测试服务体量大，未来趋势会如何发展？**

答：您好，集成电路测试行业具有“大者恒大”的客观规律，充足的产能规模能够吸引客户的重视，是接受行业内高端测试客户订单的必要条件。公司的产能规模，尤其是高端测试产能规模在中国大陆独立第三方测试企业中处于相对优势水平，高端测试设备数量在中国大陆行业领先。在此基础上，公司进一步夯实了公司在中国大陆独立第三方测试企业中的行业领先地位。感谢您的关注。

**6、有些人说主要有设备，阿猫阿狗都能测试。觉得公司没什么技术壁垒，有客户就行。请问公司怎看这个现象。**

答：您好，公司有设备，但如何让设备持续、稳定、高效率的为公司客户提供服务需要丰富的经验、深厚的知识和高效地解决问题的能力；公司有客户，但如何让客户选择我们需要领先的测试技术水平、卓越的测试方案开发能力、充足的产能规模等共同构筑的核心竞争力。感谢您的关注。

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | <p><b>7、贵公司目前在建/拟建的新增产线是否已经具备对应的客户绑定与订单储备？预计满产的季度或年度节点？</b></p> <p>答：您好，公司上海总部基地预计明年下半年投产，成都项目和南京二期尚在筹划中，感谢您的关注！</p> <p><b>8、与消费电子周期弱化相比，AI/汽车芯片驱动的高端测试是否存在溢价？价格变化是按产品线，还是按难度层级的情况？</b></p> <p>答：您好，公司自2023年以来价格目前较为稳定，无明显变化，感谢您的关注！</p> <p><b>9、公司在核心客户处的份额是否明显提升？能否披露 Top5 客户合计收入占比变化？在大客户内部是从单一业务扩展到多个产品线，还是从单一封测厂扩到多个封测厂？</b></p> <p>答：您好，公司前五大客户收入请关注后续公司披露的定期报告，感谢您的关注！</p> <p><b>10、未来两年的 CapEx 强度会否持续？是否会同步提升设备利用率与现金回流，避免账龄拖长？客户付款周期是否缩短？</b></p> <p>您好，公司将继续按照市场需求和战略规划安排资本开支计划，并致力于维持投资增长与财务稳健之间的平衡，感谢您的关注！</p> |
| <b>风险提示</b>     | <p>以上如涉及对行业的预测、公司发展规划等相关内容，不代表公司或公司管理层对行业、公司发展或业绩的盈利预测和承诺，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意投资风险。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>附件清单（如有）</b> | <p>无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |